はんだ上がり欠陥

【原因、判断要点、发生工序】因错误,在印刷作业时字符油墨卷入印刷机周边的各种杂物所引起的(字符印刷、烘干工序)。

## [Causes/processes involved/keys to judgment]

The defect is caused by a careless inclusion of printing ink of various foreign objects that exist around the printing machine (Symbol mark printing and curing process)



## 3-2-1-3 シンボルマーク異物着脱欠け/字符上杂物脱落的缺口/ Chipped symbol mark by a detached foreign object

**【特徴】**シンボルマークの一部が欠け、欠け部の淵がやや盛り上がっている状態の欠陥

【特征】字符的局部有缺口,边缘稍微隆起的缺陷。

**[Characteristics]** A symbol mark is partially chipped. The edge of the chipping is slightly bulged.

【起因・判断ポイント・発生工程】シンボルマーク 印刷途中に印刷版下に付着した異物が、プリント配 線板上に付着し、印刷後に剥離したことにより出来 たもの(シンボルマーク印刷工程)

【原因、判断要点、发生工序】在字符印刷中途,附着在印刷版下面的杂物转移到电路板上,并在印刷后 剥落所造成的(字符印刷工序)。

## [Causes/processes involved/keys to judgment]

A foreign object on the back side of a printing screen is transferred to the board during printing and then peeled off after printing, causing the defect. (Symbol mark printing process)



イエローシンボルマー クの欠け 顕微鏡倍率× 25

黄色字符的缺口 显微镜倍率 × 25

Chipped yellow symbol mark
Magnification: ×25

[コメント] 白色シンボルマークの 欠け 顕微鏡倍率×

[注释] 白色字符的缺口 显微镜倍率 ×

[Coments]
Chipped white symbol mark
Magnification: ×



## 3-2-1-4 シンボルマーク面汚れ/字符面的玷污/ Chipped symbol mark by a detached foreign object

**【特徴】**シンボルマーク表面が汚れている状態の欠陥

【特征】字符表面玷污的缺陷。

**[Characteristics]** The surface of a symbol mark is contaminated.



ロメント) 顕微鏡倍率× I注釋I 显微镜倍率×

[coments]
Magnification: ×

**【原因・判断ポイント・発生工程】**シンボルマーク 印刷完了後に、何らかのものが付着して出来たもの (シンボルマーク印刷後工程)